



公差一览表

公差	公差	公差	公差
±0.20	±0.15	±0.08	±0.03
±5°	±2°	±1°	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

PRODUCT CHART DWG	单位	MM	比例	1:1	日期	2016-09-09	核准	黄国荣
公差一览表	制图	FJ	审核	郭治富	日期	2016-09-09	核准	黄国荣
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	制图料号	918-648K2027E30100	产品名称	TYPE-03 1母座8.8直立式无弹四脚	日期	2016-09-09	核准	黄国荣
	制图	FJ	审核	郭治富	日期	2016-09-09	核准	黄国荣
	制图	FJ	审核	郭治富	日期	2016-09-09	核准	黄国荣

BOM

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Typrec立插 外壳 S18301 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Typrec立插 D1P 16PIN Molding C7025 10P黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Typrec立插 D1P 16PIN Molding A C7025 10P黑色
2.2	Molding 2		1	Typrec立插 D1P 16PIN Molding B C7025 10P黑色
2.3	卡勾		1	Typrec立插 16PIN 卡勾 S18301 T=0.13mm

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBUS1	VBUS			GND
GND			VBUSSBUS2	D-	D+	CC2	VBUS				GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 5.0A
 - 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
- 插入力: 5~20N
 - 拔出力: 8~20N
 - 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金10~15μMIN
- PIN脚焊接区域镀锡800~1000μMIN
2. 外壳: 镀镍800~1000μMIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------